

# Fonpex® Alu<sup>+</sup>

LÁMINA AISLANTE TERMOREFLECTORA COMPUESTA  
POR UNA LÁMINA DE ESPUMA DE PE CON DOBLE  
CAPA DE ALUMINIO:

- AISLAMIENTO TÉRMICO ELEVADO, MUY BAJA CONDUCTIVIDAD (0,032W/MK).
- BAJA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
- ALTO FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN AL VAPOR
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO AL FUEGO (CLASIFICADA M1)

AISLAMIENTO DE TECHOS, SUELOS, PAREDES, ETC...

Referencia	Espesor (mm)	Longitud (m)	Anchura (cm)	m <sup>2</sup> / Bobina
Fonpex Alu <sup>+</sup> 4	4 ± 0,3	95 ± 1	120 (±5)	114
Fonpex Alu <sup>+</sup> 4	4 ± 0,3	95 ± 1	150 (±5)	142.5

\* También disponible en otros espesores

## Propiedades

Propiedad	Norma	Valor
Permeabilidad al vapor de agua	UNE- EN 13469-2002	2.82·10 <sup>-4</sup> mg/m·hora·Pascal
Factor de resistencia a la difusión al vapor de agua (μ)	UNE- EN 13469-2002	2486
Conductividad térmica (24°C)	ENE- EN 92-202-89:1989	0.032 W/mK
Reacción al fuego	UNE 23721: 1990	M1



0,032 W/mK

No inflamable  
Según UNE 23721:1990

**M1**

Informe nº:15049

DISTRIBUIDOR:

[www.elclubdelembalaje.com](http://www.elclubdelembalaje.com)

[info@elclubdelembalaje.com](mailto:info@elclubdelembalaje.com)